

证券代码：688709

证券简称：成都华微

## 成都华微电子科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	光大证券、中信证券、璟诚私募、一鑫资本、壹泽投资、富恩德、观今私募、龙凤飞基金、四川宝瑞行
时间	2024年9月27日
地点	成都华微电子科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	总会计师刘永生先生、董事会秘书李春妍女士、综合管理部主任李江陵先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流活动中，来访人员现场参观了公司通过中国合格评定国家认可委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC 认证的国家级检测中心，详细了解了公司产品的生产流程和技术特点。</p> <p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司是国家“909”工程集成电路设计公司，专注于集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向。自“十一五”以来，公司连续承接多项 FPGA、ADC、SoC 方面的国家科技重大专项和国家重点研发计划，是目前国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。</p> <p>目前公司已形成了覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成</p>

电路产品，这些产品可广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个领域。公司建立了特种集成电路检测线，拥有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC 认证的国家级检测中心，具有较为完备的集成电路成品测试能力。经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，核心产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先地位。

## 二、问答情况

### 1. 公司如何体现在特种集成电路领域的竞争力？

答：公司以服务国家战略、区域发展为己任，始终坚持国家利益优先，聚焦解决集成电路瓶颈等关键技术，立志成为具有世界一流集成电路研发水平的设计企业。成都华微立足国之所需，着力打造“3+N+1”平台化产品体系，在超大规模 FPGA、高性能 AD/DA 转换芯片、嵌入式 SoC 与 MCU 三个方向持续强化科研投入，实现技术引领；在 CPLD、存储器、总线接口、电源管理等多个方向以市场需求为导向，推动产业升级。依托成都华微全系列芯片打造 SiP、模块、板级国产化系统解决方案，形成信号处理与控制的成都华微产品生态。

### 2. 公司 2024 年上半年度利润下滑的原因是什么？

答：主要是受 2024 年上半年度国内特种集成电路行业需求波动影响，订单规模同比有所缩减所致。

### 3. 公司募投项目“高端集成电路研发及产业基地项目”进展情况如何？

答：该项目已进入二次装修阶段，项目以自主安全市场与新一代通信市场和智能制造市场为目标，建设集设计、测试与应用开发于一体的集成电路产业生态。建成西南地区设备先进、工艺先进的检测线。

### 4. 公司产能情况如何？

	<p>答：公司自 2020 年起加快了特种集成电路检测生产线的建设，检测设备及检测人员数量均大幅增加，目前检测能力能够满足公司生产需要，并具备对外提供部分检测服务的能力。</p> <p>5. 请介绍公司智能异构 SoC 项目的情况？</p> <p>答：公司智能异构 SoC 芯片集成 CPU、GPU、NPU 以及 eFPGA 等核心 IP，实现异构多核协同处理，形成高效处理标量，矢量和张量等多种计算的灵活高能效比计算平台。可应用于机器人、无人机、车载等嵌入式计算平台等领域。公司目前正在进行智能异构 SoC 量产产品的研发。</p> <p>6. 公司是否有贷款回购股份的意向？</p> <p>答：公司已关注到相关政策，同时公司流通股份数较少，如有股份回购计划，将严格履行内部审批程序，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 27 日